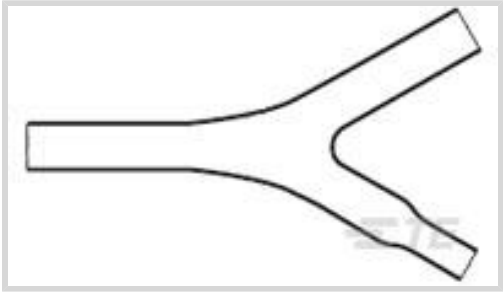




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: Y 形

分支/支脚数量: 3

材料代码: 50

材料系统代码: 30

粘合要求: 粘合剂需单独购买

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	3
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	50
材料系统代码	30

尺寸

内径范围（支脚 2）	5.1 – 12.7 mm[.2 – .5 in]
内径范围（支脚 1）	20.1 – 40.1 mm[.79 – 1.58 in]
内径范围（主体）	20.1 – 60.2 mm[.79 – 2.37 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期浸泡

操作/应用

机械阻力	液体
------	----

其他

--	--



模制部件形状代码	382C
尺寸代码	303

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 657863-000

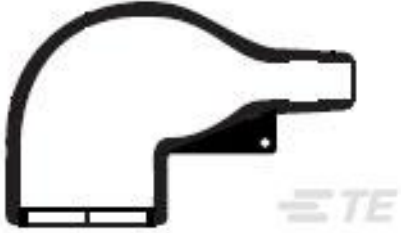
S1125-KIT-8

客户还购买了

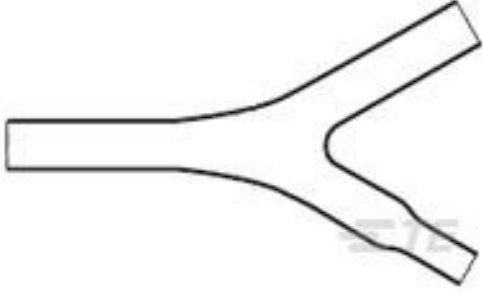




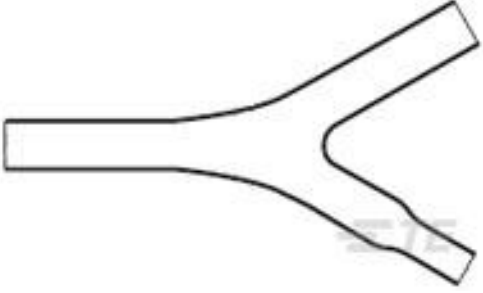
TE 产品编号ZPF0000000000008714
983-6SE 08-03 S7



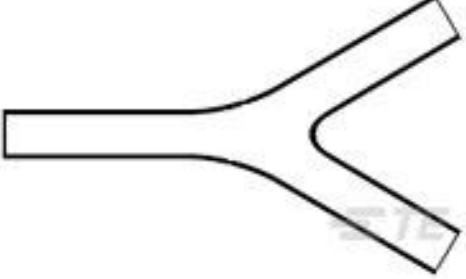
TE 产品编号878512-000
222K132-25-0



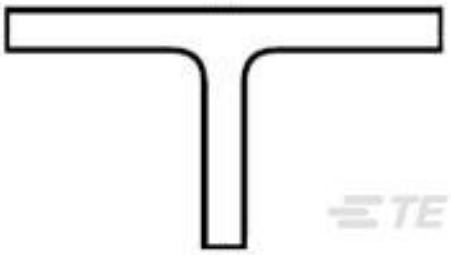
TE 产品编号513043-000
382C313-50-01-0



TE 产品编号500377-000
382C313-50-0



TE 产品编号811459-000
381A302-50-0



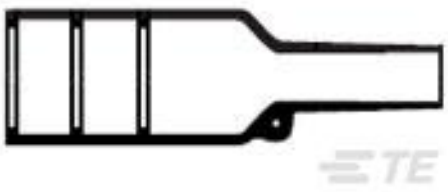
TE 产品编号811464-000
301A513-50-0



TE 产品编号ZPF0000000000007318
983-0S 10-05 P6 A246



TE 产品编号ZPF000000000105169
983-6S 16-24 SN-A1208



TE 产品编号811933-000
202K142-12-0



TE 产品编号323751
DIAMOND GRIP 12-10 HT R 1/4

文档

产品图纸
382C303-50-0

英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec4_-50

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide
英文版本

产品规格
Thermofit Viton Polymer Blend Molded Components Flame Resistant, Flexible, Heat-Shrinkable
英文版本